



三和合成股份有限公司

台湾高雄市路竹区中山南路一号
电话: 886-7-6962211~3 全球信息网: // www.sanho.com.tw
传真: 886-7-6976993 (业务) E-mail 地址: sanho@sanho.com.tw
传真: 886-7-6961782 (出口) E-mail 地址: sanho@so-net.net.tw

TOHMIDE TXC-271

TOHMIDE TXC-271 为低黏度热熔型聚酰胺树脂，可溶于一般醇类或苯类之混合溶剂，该树脂特性为耐碱性佳、机械强度、耐热性及柔韧性优越等。可应用于多种材质的接着、电子零件封装、汽车工业、低压模塑成型。

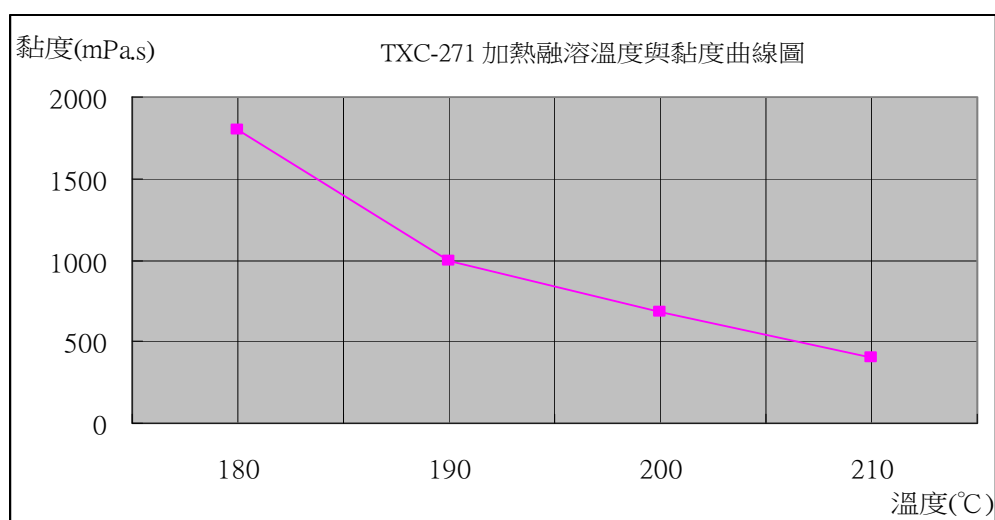
1. 规格

外观	: 黄褐色颗粒状
黏度 (mPa.s / 190°C)	: 500 ~ 1,200
软化点 (°C)	: 141~153
色数 (Gardner)	: 10 Max
酸价 (mg-KOH / gm)	: 3 Max
胺价 (mg-KOH / gm)	: 50~58

2. 物理特性(机械性质)

抗张强度 (MPa)	: >3 (ASTM D-638-00)
抗张伸长率 (%)	: >100 (ASTM D-638-00)
吸水率 (%)	: 2.5
操作温度范围(°C)	: 180~210(°C)

3. 黏度变化曲线图



4. 包装方式

20 公斤装编织袋

5.使用及儲存

原料須儲存在陰涼及乾燥的地方，未使用完的原料袋口仍須密封緊，並儲存在乾燥的地方。